编号：

普陀区企业技术中心

认定申请表

单位名称：

申请日期：

普陀区企业技术中心认定办公室印制

填表说明

一、本表由申报单位填写，填写时必须打印成文，内容真实。若内容较多，可另行打印附页。

二、申报单位对报送资料的真实性、完整性承诺，申报材料要实事求是，认真仔细，叙述文字简练、简明扼要；填写时各栏目不得空缺，无此内容时填“无”，无此数据时填“0”；

三、本表与《认定申请报告》等相关附件一同做为区级企业技术中心认定的申请材料，一式五份送至单位注册地所在地区投促中心；

四、企业研发费用(即原“[技术开发费](https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%B4%B9/12743515?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)”)，指企业在产品、[技术](https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%80%E6%9C%AF/13014499?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发生的各项费用。根据财企（2007）194号文件要求，包括：

(1)[研发活动](https://baike.baidu.com/item/%E7%A0%94%E5%8F%91%E6%B4%BB%E5%8A%A8/16603799?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)直接消耗的材料、燃料和[动力费用](https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E8%B4%B9%E7%94%A8/3825972?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)。

(2)企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、[补贴](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A5%E8%B4%B4/1570090?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、[社会保险费](https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%A9%E8%B4%B9/1449825?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、[住房公积金](https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%8F%E6%88%BF%E5%85%AC%E7%A7%AF%E9%87%91/177806?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)等人工费用以及外聘研发人员的[劳务费用](https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%B3%E5%8A%A1%E8%B4%B9%E7%94%A8/716534?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)。

(3)用于研发活动的仪器、设备、房屋等[固定资产](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7/988825?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)的[折旧费](https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%98%E6%97%A7%E8%B4%B9/486110?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)或[租赁费](https://baike.baidu.com/item/%E7%A7%9F%E8%B5%81%E8%B4%B9/22321845?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)以及相关固定资产的运行维护、维修等费用。

(4)用于研发活动的软件、[专利权](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%93%E5%88%A9%E6%9D%83/872205?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、[非专利技术](https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%9E%E4%B8%93%E5%88%A9%E6%8A%80%E6%9C%AF/9704353?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)等[无形资产](https://baike.baidu.com/item/%E6%97%A0%E5%BD%A2%E8%B5%84%E4%BA%A7/0?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)的摊销费用。

(5)用于[中间试验](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E9%97%B4%E8%AF%95%E9%AA%8C/10321230?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)和产品试制的模具、[工艺装备](https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E8%89%BA%E8%A3%85%E5%A4%87/5314945?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)开发及制造费,设备调整及检验费,样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费等。

(6)研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的[申请费](https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%B4%B9/5051730?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、[注册费](https://baike.baidu.com/item/%E6%B3%A8%E5%86%8C%E8%B4%B9/9912535?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、代理费等费用。

(7)通过外包、[合作研发](https://baike.baidu.com/item/%E5%90%88%E4%BD%9C%E7%A0%94%E5%8F%91/1415416?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)等方式,委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用。

(8)与研发活动直接相关的[其他费用](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%B4%B9%E7%94%A8/5143837?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)，包括技术图书[资料费](https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%84%E6%96%99%E8%B4%B9/8023300?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、资料翻译费、[会议费](https://baike.baidu.com/item/%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E8%B4%B9/10947967?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、[差旅费](https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%AE%E6%97%85%E8%B4%B9/799430?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、[办公费](https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E8%B4%B9/10493823?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、外事费、研发人员培训费、培养费、专家[咨询费](https://baike.baidu.com/item/%E5%92%A8%E8%AF%A2%E8%B4%B9/5518939?fromModule=lemma_inlink" \t "/home/kylin/文档\\x/_blank)、高新科技研发保险费用等。

五、经费来源包括：

1、企业自筹；

2、上级拨款及贷款贴息；

3、银行贷款；

4、其它。

表一

企业概况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | |  | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | |  | | | | | |
| 所属行业 | | |  | | | | | | | | 企业性质 | | |  | | | | | |
| 注册地址 | | |  | | | | | | | | | | | 注册资金  (万元) | | | |  | |
| 办公地址 | | |  | | | | | | | | | | | 法人代表 | | | |  | |
| 职工总数 | | |  | | | | | | 研发开发人员数 | | | | | | | | |  | |
| 上一年度营业收入(万元) | | | | | | |  | | 上一年度研究开发费用支出额(万元) | | | | | | | | |  | |
| 上一年度主营业务收入（万元） | | | | | | |  | | 上一年度研究开发费用支出额/上一年度主营业务收入 | | | | | | | | | % | |
| 技术开发仪器  设备原值和研发软件购置费(万元) | | | | | | |  | | 是否上海市  高新技术企业 | | | | | | | | |  | |
| 是否“专精特新”企业 | | | | | | |  | | 是否上市 | | | | | | | | |  | |
| 企业知识产权情况 | | 申请数 | | | | | 授权数： (以授权日期为准) | | | | | | | | | | | | |
| 发明专利（件） | 实用新型专利（件） | | | | 外观设计专利（件） | | | 软件著作权（件） | | 集成电路布图设计专有权（件） | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |
| 其中：申请认定前三个年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |
| 技术负责人 | | | |  | | | | 联系方式 | | | | |  | | | | | | |
| 联 系 人 | | | |  | | | | 联系方式(含邮箱) | | | | |  | | | | | | |
| 企业概况（简述成立时间、主营业务、市场占有率、质量认证、技术创新等情况）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企  业  经  营  状  况 | 年份 | 主营业务收入(万元) | | | 产值（万元） | 产品销售收入(万元) | | 税金  总额  (万元) | | 利润(万元) | | | 创汇 (万美元) | 新产品 产值率  （%） | | 资产 负债率（%） | | | 银行信用等级 |
| 2022 |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 2023 |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 2024 |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |

表二

企业技术中心建设现状及技术创新工作情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、企业技术中心组织机构（附框图）、管理体制及运行机制：**  **2、企业技术中心的技术研究开发人员数量、素质及分布：**  研究开发人员总数：  其中： 大专 人； 本科 人； 硕士 人； 博士 人  其中： 高级职称 人； 中级职称 人； 初级职称 人  技术带头人： | | | | |
|  | | | | |
| 姓名 | 年龄 | 专业 | 专长 | 主要贡献 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表三

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3、企业研究开发费用投入和使用情况（申请认定前3年）** | | | | |
| 年份 | 研究开发费用支出额（万元） | 占生产产品销售额  比例（%） | 企业自筹  投入金额  （万元） | 开发项目及主要用途 |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |
| **4、企业近期技术开发工作情况：**  （1）近期企业主要技术开发项目和重大研究课题的进展  （2）近5年企业已获得的重大科技成果（包括成果名称、获奖情况及经济效益） | | | | |

表四

|  |
| --- |
| **5、研究开发手段与基础设施状况：**  （1）研究开发用房建筑面积和开发手段及设施：  （2）中试车间建筑面积和主要试验装置及中试条件  （3）用于研究开发的主要仪器设备和软件情况：  **6、企业近期的研究开发目标和科技中长期发展规划** |

表五

|  |
| --- |
| **7、企业技术开发经费投入及落实情况（包括对技术中心建设的投入计划及措施）：**  **8、企业技术中心的工作目标、发展规划和激励机制：**  **9、企业技术中心与国内外科技资源的合作情况（重点是产学研情况）：** |

表六

|  |
| --- |
| 1. **其它需说明的问题：**   （1）是否首次申请普陀区区级企业技术中心 □是 □否  （2）是否属于生产性服务业 □是 □否  （3）其它： |

表七

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请单位意见：  盖章：  法人代表签字：  年 月 日 | | |
| 企业注册地投促中心审核意见：  盖章：  签字：  年 月 日 | | |
| 普陀区企业技术中心认定办公室审核意见 | | |
| 区财政局审核意见：  盖章：  签字：  年 月 日 | 区税务局审核意见：  盖章：  签字：  年 月 日 | 区商务委审核意见：  盖章：  签字：  年 月 日 |
| 分管区长意见：    签名：  年 月 日 | | |